BEST AVAILABLE COPY

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-1161

(P2001-1161A)

(43)公開日 平成13年1月9日(2001.1.9)

(51) Int.Cl.⁷

識別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

B23K 20/10 // B06B 1/02 B 2 3 K 20/10

4 E 0 6 7

B 0 6 B 1/02

K 5D107

審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全 6 頁)

(21)出顧番号

特顯平11-176917

(22)出顧日

平成11年6月23日(1999.6.23)

(71)出額人 591050523

三島 大二

神奈川県厚木市岡田4丁目3番14号 日本 エマソン株式会社 プランソン事業本部内

(72)発明者 森田 重富

神奈川県厚木市岡田4丁目3番14号 日本

エマソン株式会社プランソン事業本部内

(74)代理人 100092118

弁理士 岡田 和書

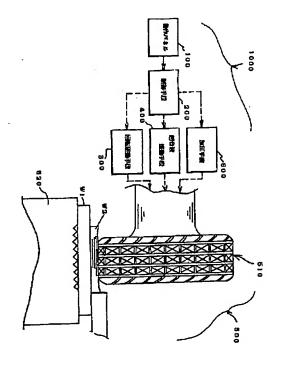
Fターム(参考) 4E067 BF00 CA01

5D107 AA14 BB01 FF03 FF08

(54) 【発明の名称】 超音被接合装置とその方法

(57)【要約】

【課題】 均質に超音波接合しうる装置と方法の提供。 【解決手段】 旋回可能な円周型ホーンとアンビルとの間において、複数の接合部材に横振動を付与して超音波接合させる装置であって、前記円周型ホーンと前記アンビルとには、互いに整列しうる相似状の凹凸部が形成された超音波接合装置。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 旋回可能な円周型ホーンとアンビルとの 間において、複数の接合部材に横振動を付与して超音波 接合させる装置であって、前記円周型ホーンと前記アン ビルとには、互いに整列しうる相似状の凹凸部が形成さ れた超音波接合装置。

1

【請求項2】 前記アンビルが旋回可能なロータリーア ンビルである請求項1記載の超音波接合装置。

【請求項3】 前記アンビルが直線状で往復可能に構成 された請求項1記載の超音波接合装置。

【請求項4】 前記円周型ホーンと前記アンビルとが互 いに同期的に駆動させるように構成した請求項1記載の 超音波接合装置。

【請求項5】 前記凹凸部が所定のピッチで間欠的に形 成された請求項1記載の超音波接合装置。

【請求項6】 前記凸部の表面に角錐部を形成した請求 項1又は5記載の超音波接合装置。

【請求項7】 前記凸部が梨地形状である請求項1又は 5記載の超音波接合装置。

【請求項8】 前記凹部の深さが接合部材の厚さの30 20 %乃至60%程度である請求項1、5又は7記載の超音 波接合装置。

【請求項9】 前記円周型ホーンには、その両側縁を弧 状に形成し、該部には振動方向に対して放物線状とした 放物線状溝を形成した請求項1又は4記載の超音波接合 装置。

【請求項10】 外周に所定ピッチでの凹凸部を形成し た円周型ホーンと、前記凹凸部と相似状で互いに整列し うる凹凸部を備えたロータリーアンビルとの間に複数の 接合部材を介入させ、円周型ホーンに超音波振動を付与 30 しつつ円周型ホーンとロータリーアンビルとを同期的に 対向方向に旋回させて接合部材を超音波接合する方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】との発明は、被接合部材に超 音波振動を付与して溶着させる超音波振動溶着の技術分 野に属するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、この種の超音波接合技術にあって は、例えば特開平11-5178号公報(公知例)のも 40 のが開示されている。

【0003】その内容の要点は、アンビル1の加工面は 一定のピッチで加工された凹凸の面であり、超音波ホー ン4の加工面は平滑な平面である超音波接合機を用いて 接合面の少なくとも一方の面に凹凸がある複数の金属材 料の内で薄い金属材料側に超音波ホーンの加工面を押し 当てて金属材料等を接合する技術である。

【0004】との公知例のものにあっては、接合される 一方の金属材料に凹凸を設け、又アンビルにも凹凸を形 成させて超音波接合するものであるため、接合処理が有 50 の接合部材を介入させ、円周型ホーンに超音波振動を付

効に実行されるとするものである。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】ところで、公知例のも のにあっては、金属材料の少なくとも一方に予め凹凸を 形成した状態で超音波溶着処理しうるものであるため処 理工程が増加し、或いは金属材料がメッシュ等に特定さ れるものであって、効率的な超音波接合処理のためには 尚改善すべき次の諸点が残されていた。

【0006】との発明が解決しようとする第1の課題点 は、微小面積単位毎に超音波振動を与えて均質に接合出 来るものを提供することである。

【0007】との発明が解決しようとする第2の課題点 は、円周型ホーンとアンビルとを同期させて駆動すると とによって高速で超音波接合しうるものを提供すること である。

【0008】この発明が解決しようとする第3の課題点 は、一定ピッチでの凹凸を設けて接合状態にバラツキが 生じないようにしうるものを提供することである。

[0009]

【課題を解決するための手段】前記した解決課題を解決 するためのとの発明の解決手段は次の通りである。

【0010】(1) 旋回可能な円周型ホーンとアンビルと の間において、複数の接合部材に横振動を付与して超音 波接合させる装置であって、前記円周型ホーンと前記ア ンビルとには、互いに整列しうる相似状の凹凸部が形成 された超音波接合装置。

【0011】(2) 前記アンビルが旋回可能なロータリー アンピルである前記(1) 記載の超音波接合装置。

【0012】(3) 前記アンビルが直線状で往復可能に構 成された前記(1) 記載の超音波接合装置。

【0013】(4) 前記円周型ホーンと前記アンビルとが 互いに同期的に駆動させるように構成した前記(1) 記載 の超音波接合装置。

【0014】(5) 前記凹凸部が所定のピッチで間欠的に 形成された前記(1)記載の超音波接合装置。

【0015】(6) 前記凸部の表面に角錐部を形成した前 記(1) 又は(5) 記載の超音波接合装置。

【0016】(7) 前記凸部が梨地形状である前記(1) 又 は(5) 記載の超音波接合装置。

【0017】(8) 前記凹部の深さが接合部材の厚さの3 0%乃至60%程度である前記(1)、(5) 又は(7) 記載 の超音波接合装置。

【0018】(9) 前配円周型ホーンには、その両側縁を 弧状に形成し、該部には振動方向に対して放物線状とし た放物線状溝を形成した前記(1) 又は(4) 記載の超音波 接合装置。

【0019】(10) 外周に所定ピッチでの凹凸部を形成 した円周型ホーンと、前記凹凸部と相似状で互いに整列 しうる凹凸部を備えたロータリーアンビルとの間に複数

BEST AVAILABLE COP

与しつつ円周型ホーンとロータリーアンビルとを同期的 に対向方向に旋回させて接合部材を超音波接合する方

【0020】従って、この解決手段によれば前記した課 題点を解決出来るものである。

[0021]

【発明の実施の形態】以下、この発明の内容を図示した 実施の形態に基づいて説明する。

【0022】(実施の形態1)

1. 手段

図1及び図2に示すとの実施の形態1の超音波接合装置。 (装置) 1000は、操作パネル100によって操作さ れる制御手段200により回転駆動手段300並びに超 音波振動手段400を制御可能に接続しており、超音波 振動手段400によって超音波振動を付与され、更に は、回転駆動手段300によって同期的に旋回駆動され る接合手段500における回転式の円周型ホーン510 並びにロータリーアンビル520は互いに対向して配設 されており、このロータリーアンビル520上に積層状 円周型ホーン510により超音波振動を付与し、加圧手 段600を同様に制御手段200により作動させて、こ れらの接合部材W1、W2を挟圧状態において超音波接 合させるように構成している。

【0023】ところで、前記の円周型ホーン510並び にロータリーアンビル520の各表面511、521 は、図3及び図4に拡大して示すように微小寸法の凹凸 形状に構成されており、円周型ホーン510の表面51 1には一定ピッチでの凸部512及び被接合部材である 第1の接合部材₩1の厚さの30%~60%程度の深さ 30 とした凹部51.3を配置しており、凸部512の表面に はピラミッド状の角錐部512Aを形成すると共に、そ の両側縁を約0.5R~4R程度のなだらかな弧状部5 14となし、この弧状部514に放物線状溝514Aを 一定間隔毎に形成させた形状としてる。

【0024】又、同様にロータリーアンピル520の表 面521にも円周型ホーン510の表面511に設けた 凸部512と凹部513に一致する位置に臨ませて一定 ピッチでの凸部522と凹部523とを連続状に配置さ せると共に、凸部522の表面に同様のピラミッド状の 40 角錐部522Aを形成させている。

【0025】2. 使用手順

この装置1000の使用手順は以下の如くである。

【0026】即ち、図1及び図2に示すように金属材 料、繊維類、紙、プラスチック材料等からなる比較的に 厚みの大きい第Ⅰの接合部材WⅠの上に同様の各種の材 料からなる比較的厚みの小さい第2の接合部材₩2を一 定の間隔を隔てて積層させた状態で円周型ホーン510 とロータリーアンビル520の間に介装させて超音波接

00を操作し、制御手段200により超音波振動手段4 00を始動させて円周型ホーン510に所要の超音波振 動を付与させると共に、回転駆動手段300を駆動させ て円周型ホーン510並びにロータリーアンビル520 を矢印(イ)、(ロ)方向(図2参照)に同期的に駆動 させる。

【0027】又、同時に制御手段200により加圧手段 600を起動させて円周型ホーン510を矢印(ハ)方 向にロータリーアンビル520方向に付勢させる。

【0028】この状態で、第1、第2の接合部材W1、 ₩2を積層させて円周型ホーン510とロータリーアン ビル520の間に介入させると、超音波振動により第1 と第2の接合部材W1、W2間に摩擦熱が誘発され、溶 解されて互いに接合され、しかも円周型ホーン510と ロータリーアンビル520の旋回運動に応じて第1、第 2の接合部材W1、W2は順次矢印(ニ)方向に円周型 ホーン510から離脱され、自然冷却によって溶接され るものである。

【0029】ところで、この実施の形態にあっては、前 に配置された複数の第1、第2の接合部材♥1、♥2に 20 記の如くに円周型ホーン510の微小な凸部512と凹 部513がロータリーアンビル520上の同様に微小な 凸部522と凹部523とに整列されて臨まされている ため、いわば極めて小さい面積の凸部512と凹部51 3とが第2の接合部材₩2の上面に圧接され、同時に第 1の接合部材♥1の下面は凸部522と凹部523とに 係合された状態で超音波振動が付与されることとなって 円周型ホーン510の表面511は第2の接合部材W2 に、又ロータリーアンビル520の表面521は第1の 接合部材W1に微小面積の凹凸部単位で圧接されること となり、超音波振動が均質状に付与されることとなって 結果的に摩擦熱も一定し、部分的な接合不良が発生する ことがなく、常時安定した均質の溶着結果が得られるも のである。

> 【0030】又、それぞれの凸部512、522の表面 にはピラミッド状の角錐部512A、522Aが形成さ れているので、第1と第2の接合部材₩1と₩2とは等 差状に順次接合され、局部的に強力に接合されうるもの である。

【0031】更に、円周型ホーン510の弧状部514 に放物線状溝514Aを形成させているので、被接合物 の変形過多及びスリップ防止に有効である。

【0032】又、円周型ホーン510とロータリーアン ビル520とは互いに対向方向に同期して旋回されるた めに、高速で、しかも連続的に溶接処理をなしうるもの である。

[0033]

【実施例】前記した実施の形態1の実施例は次の如くで ある。

【0034】1. 円周型ホーンの形状は円柱形状であっ 合させるものであって、予めオペレータが操作パネル1 50 て、その表面511に接合部材W1の厚さの約30%~

* うな特有の効果を奏することが出来るものである。

に相接近させて列設し、両側縁位置を 【0042】① 超音波接合が全ての領域において均質 程度の弧状とし、振動方向に対して放 に実行出来るものである。

【0043】② 高速で超音波接合処理しうるものである。

【0044】③ 横振動が伝達される課程でスリップが発生されるのを未然防止出来るものである。

【0045】② 被接合部材の接合端末領域において、 変形過剰等に起因する接合部材の劣化を防止しうるもの 10 である。

【図面の簡単な説明】

【図1】との発明の実施の形態1の機能ブロック図。

【図2】図1の要部の側面図。

【図3】図1の円周型ホーンとロータリーアンビルの表面の一部展開図。

【図4】図1の要部の拡大図。

【図5】実施の形態2の要部の拡大図。

【図6】図4の実施の形態3の要部の拡大図。

【符号の説明】

20 1000 . 超音波接合装置

510 円周型ホーン

520 ロータリーアンビル (アンビル)

512、522 凸部

513、523 凹部

514A 放物線状溝

60%程度の凹部513を形成し、同一表面積の微小な 凸部512を互いに相接近させて列設し、両側縁位置を 約0.5R~4R程度の弧状とし、振動方向に対して放 物線状で楕円状の放物線状溝514Aを形成した。

【0035】2. 円周型ホーンに加える加圧力は5kg f~250kg f程度とした。

【0036】3、超音波周波数は15KHz~20KHz~20KHz~20KHz~40KHzの範囲から接合部材W1、W2の厚さに応じて選択しうるものであり、その厚さが小さい程、周波数を大になるように設定させた。

【0037】4. 超音波振動の振巾 (ピーク間) は5 ミクロン~100ミクロン程度とした。

【0038】(実施の形態2)図5に示す円周型ホーン510Xとロータリーアンビル520Xにあっては、凸部512Xと522Xとを梨地状に形成したものであり、その他の点は実施の形態1と共通している。

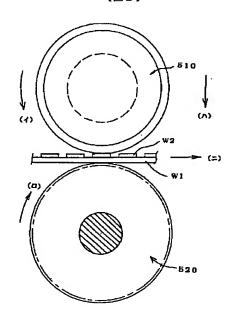
【0039】又、梨地状に代わるセレーション形状にすることも可能であるが、いずれの場合にも機能上、実施の形態1と共通するものであるから図示は省略した。

【0040】(実施の形態3)図6に示す実施の形態に 20 1000 あっては、フラット状のアンビル520Yを採用してい 510 るが、このフラット状のアンビル520Yを往復駆動さ 520 せる以外の機能の点では、ロータリーアンビル520と 512、! 共通しているので説明は省略する。 513、!

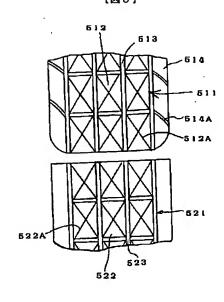
[0041]

【発明の効果】以上説明したこの発明によれば、次のよ*

[図2]

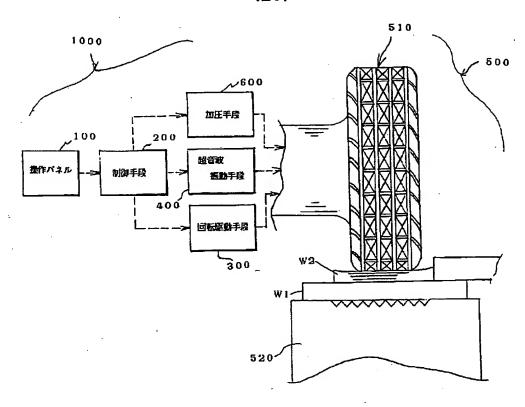


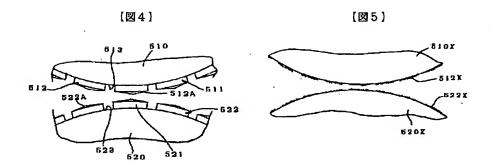
[図3]



BEST AVAILABLE COPY

[図1]





BEST AVAILABLE COPY

